

编辑计划 Editorial Calendar

刊期 Issue	Feb/Mar	Apr/May	Jun/Jul	Aug/Sep	Oct/Nov	Dec/Jan
出版 Issue date	Feb 28	Apr 25	Jun 25	Aug 25	Oct 25	Dec 25
物料 Mat close	Feb 21	Apr 18	Jun 18	Aug 18	Oct 18	Dec 18
广告 Ad close	Feb 14	Apr 11	Jun 11	Aug 11	Oct 11	Dec 11
投稿 Editorial	Feb 01	Apr 04	Jun 04	Aug 04	Sep 30	Dec 04
封面故事 Special Report/ Cover Story	• 3D 集成 3D Integration	• 光刻 Lithography	• 检测 Metrology	• 5G 发展 5G Development	• 原子层沉积 / 原子层刻蚀 ALD/ALE	• 先进组装 / 封装 Advanced Assembly/ Packaging
专题文章 Feature Articles	• 检测 Metrology • 封装 Packaging • IoT 与硅供应链 IoT and the silicon supply chain	• 微机电系统 MEMS • 发光二极管 LED • 材料 Material	• 沉积 Deposition • 极紫外光刻 EUV • 工厂自动化 Smart Factory	• 功率电子 Power Electronics • 晶圆清洗 Wafer Cleaning • 测试和检查 Test Inspection	• 检测 Metrology • 材料 Material • 子系统 / 组件 Subsystems/ Components	• 刻蚀 Etching • 制造执行系统 / 自动化 MES/Automation • 市场 Market
展会赠阅 Bonus Distribution	<ul style="list-style-type: none"> SEMICON China 上海 / Shanghai Mar 20-22 慕尼黑上海电子生产设备展 Productronica/ electronica China 上海 / Shanghai Mar 20-22 电子设计创新大会 EDICON China 北京 / Beijing Apr 1-3 	<ul style="list-style-type: none"> 中国国际电子生产设备暨反微电子工业展 Nepcon China/ EMT China 上海 / Shanghai Apr 24-26 台北国际光电大展 Opto Taiwan 台湾 / Taiwan May 8-10 	<ul style="list-style-type: none"> Nepcon West China 成都 / Chengdu Jun SEMICON West 旧金山 / San Francisco Jul 9-11 	<ul style="list-style-type: none"> SEMICON Taiwan 台湾 / Taiwan Sept 18-20 华南国际电子生产设备暨反微电子工业展 Nepcon South China 深圳 / Shenzhen Aug 28-30 	<ul style="list-style-type: none"> 中国半导体照明展 China Solid-State Lighting Oct 中国高科技展 China Hi-Tech 深圳 / Shenzhen Nov 	<ul style="list-style-type: none"> 中国国际半导体博览会暨高峰论坛 IC China Dec



※ 欢迎投稿 Submissions welcomed

电子快讯编辑计划 eFocus Editorial Calendar

出版 Issue date	主题 Theme	出版 Issue date	主题 Theme
Jan 11	• 2019 展望 2019 Outlook	Jul 10	• 刻蚀 Etching
Feb 12	• 检测 Metrology	Aug 12	• 封装 Packaging
Mar 12	• 3D 集成 3D Integration	Sep 10	• 材料 Material
Apr 11	• 5G 发展 5G Development	Oct 10	• 沉积 Deposition
May 10	• 微机电系统 MEMS	Nov 12	• 发光二极管 LED
Jun 11	• 光刻 Lithography	Dec 10	• 原子层沉积 / 原子层刻蚀 ALD/ALE

※ 欢迎投稿
Submissions welcomed

※ 广告预订于发送日期两周前截止。
Please send booking on or before 2 weeks.

※ 广告物料于一周前提供。
Please send material on or before 1 week.